



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23293X1

Issue Date:18 Jan 2021

Title of Change:	Update Notification to FPCN23293X: Removal of Products listed on original FPCN.	
Proposed First Ship date:	25 Apr 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Scott.Brow@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Lalan.Ortega@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Product marked with date code 2044 may be built with the changes listed in this IPCN. This date should be reviewed again at the release of the FPCN.	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	HANA Semiconductor, Thailand	
Description and Purpose:		
The products listed in this FPCN Update Notification should not have been included in FPCN23293X. This notification informs customers that there will be no change to these products that were listed in the referenced FPCN. They will remain with their original BOM (Bill of Materials).		
Reliability Data Summary:		
Not Applicable.		
Electrical Characteristics Summary:		
Not Applicable.		
List of Affected Parts:		
<i>Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.</i>		
Part Number	Qualification Vehicle	
FAN7361MX	N/A	
FAN7362MX	N/A	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23293X1

発行日: 18 Jan 2021

変更件名:		FPCN23293X の更新通知: 元の FPCN に記載されていた製品の削除	
初回出荷予定日:		25 Apr 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:		現地のオン・セミコンダクター営業所または < Scott.Brow@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:		現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:		最寄りのオン・セミコンダクター営業所または < Lalan.Ortega @onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:		これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:		日付コード 2044 でマークされた製品は、本 IPCN に記載された変更に基づき製造されることになります。 この日付は、本 FPCN 公開時に再度確認する必要があります。	
変更カテゴリ:		組立の変更	
変更サブカテゴリ:		材料の変更	
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:		外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし		HANA Semiconductor, Thailand	
説明および目的:			
本 FPCN 更新通知で、FPCN23293X に誤って含まれていた製品を示します。 また、前述の FPCN に記載されていた製品には何も変更がないことをお客様にお知らせいたします。 製品の BOM (部品表) に変更はありません。			
信頼性データの要約:			
該当なし。			
電気的特性の要約:			
該当なし。			
影響を受ける部品の一覧:			
注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。			
部品番号		認定試験用ピークル	
FAN7361MX		N/A	
FAN7362MX		N/A	